BEST AVOIDUDE CO



JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

2001244030 A

(43) Date of publication of application: 07.09.2001

(51) Int. CI

H01R 24/00

H01R 12/08, H01R 13/03, H01R 12/24

// H01R107:00

(21) Application number:

2000054485

(22) Date of filing:

29.02.2000

(71) Applicant: FCI JAPAN KK

OKANO KAZUYA (72) Inventor:

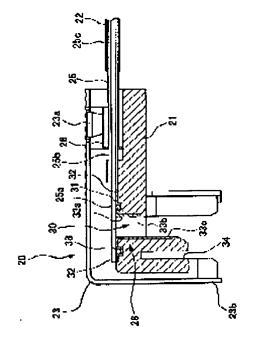
(54) PLUG CONNECTOR

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a plug connector which can reduce the number of parts and assembly manhours.

SOLUTION: In a plug connector 20 that has connection to the tips of an inner conductor (conductive wire) 25a and becomes conductive to the contacts in a receptacle when the plug connector is inserted, an insulation plug housing (main body) 21 is provided and conductive film 28 is formed on a surface of the plug housing 21 to touch the contacts in the receptacle when the plug connector is inserted, and the conductor 28 is connected to the tip of the inner conductor 25a.

COPYRIGHT: (C)2001,JPO



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2001-244030 (P2001-244030A)

(43)公開日 平成13年9月7日(2001.9.7)

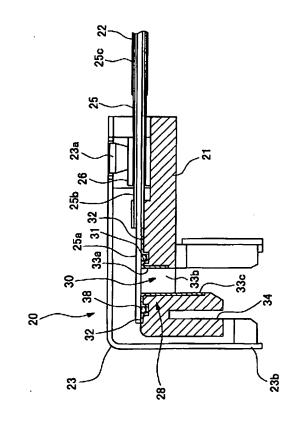
(51) Int.Cl.7	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
H01R 24/00		H 0 1 R 13/03	Z 5E023
12/08		107: 00	5 E 0 7 7
13/03		23/02	E
12/24		9/07	Z
# HO1R 107:00		23/66	Z
		審查請求未請求	請求項の数6 OL (全 6 頁)
(21)出願番号	特顧2000-54485(P2000-54485)	(71)出願人 39101138	16
		エフシー	アイジャパン株式会社
(22)出願日	平成12年2月29日(2000.2.29)	東京都品川区南大井三丁目28番10号	
		(72)発明者 岡野 一也	
		東京都品川区南大井三丁目28番10号 エフ	
		シーアイジャパン株式会社内	
		(74)代理人 100064908	
		弁理士	志賀 正武 (外3名)
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 プラグコネクタ

(57)【要約】

【課題】 部品点数及び組立工数を減少させることができるプラグコネクタを提供すること。

【解決手段】 内部導体(導電ワイヤ)25a先端に結線され、レセプタクルに嵌合するとともに、嵌合によりレセプタクルが備えるコンタクトと前記内部導体25aとが導通するプラグコネクタ20において、絶縁体のプラグハウジング(基体)21を備え、該プラグハウジング21表面に、プラグコネクタ20と前記レセプタクルとが嵌合した状態で前記レセプタクルのコンタクトが接触する被膜状の導通部28を形成して、該導通部28に前記内部導体25aの先端部を接合する構成とした。



2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 導電ワイヤ先端に結線され、レセプタクルに嵌合するとともに、嵌合により前記レセプタクルが備えるコンタクトと前記導電ワイヤとが導通するプラグコネクタにおいて、

絶縁体の基体を備え、該基体表面に、プラグコネクタと 前記レセプタクルとが嵌合した状態で前記レセプタクル のコンタクトが接触する被膜状の導通部が形成され、 該導通部に前記導電ワイヤの先端部が接合されているこ とを特徴とするプラグコネクタ。

【請求項2】 請求項1に記載のプラグコネクタにおいて、

前記基体には孔が設けられ、

前記導通部は、前記孔の一側開口部に隣接して形成されて前記導電ワイヤ先端部が接合される結線用導体被膜と、該結線用導体被膜と導通状態で前記孔の内壁表面に形成され、該孔の他側開口部側においてレセプタクルのコンタクトと接触する孔側導体被膜とを備えていることを特徴とするプラグコネクタ。

【請求項3】 請求項2に記載のプラグコネクタにおいて、

前記結線用導体被膜は、前記孔の一側開口部の両側方に 隣接してそれぞれ形成され、前記導電ワイヤ先端部は前 記一側開口部を跨いで前記各結線用導体被膜に接合され ていることを特徴とするプラグコネクタ。

【請求項4】 請求項2または3に記載のプラグコネクタにおいて、

前記基体には、前記孔の一側開口部近傍に位置して半田 を収容する凹部が形成され、該凹部の内壁及び該凹部周 囲に前記結線用導体被膜が形成され、

前記導電ワイヤは該凹部に収容された半田によって前記 結線用導体被膜に半田付けされていることを特徴とする プラグコネクタ。

【請求項5】 請求項2から4いずれかに記載のプラグコネクタにおいて、

複数の導電ワイヤが互いに絶縁状態を保ったまま並行に連結されて一本のケーブルをなし、前記プラグコネクタには、前記導通部が各々独立に複数設けられているとともに前記ケーブルの各導電ワイヤ先端部が前記各導通部にそれぞれ接合されていることを特徴とするプラグコネ 40 クタ。

【請求項6】 請求項5に記載のプラグコネクタにおいて、

前記ケーブルには、ガイド部材が固着され、前記基体には、前記ガイド部材が嵌合するガイド溝が設けられ、該ガイド溝に前記ガイド部材が嵌合した状態で、前記各導電ワイヤの先端部が、前記孔の一側開口部を跨いだ状態で、かつ、前記凹部上面を通過して配置されることを特徴とするプラグコネクタ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、プラグコネクタに 関し、特に導電ワイヤとの結線の構造に関する。

[0002]

【従来の技術】従来のコネクタの一例として、図8に示した。図示したものはコネクタのプラグである。符号1はフラットリボンケーブルであり、複数の芯線3が並行に連なったものである。図においては紙面方向に芯線3が並んでいる。芯線3の先端は、ケーブルホルダ4を取り囲んでU字状に折曲され、その外側からプラグコンタクト5の基端が嵌合している。プラグコンタクト5は、不図示のレセプタクルと嵌合することにより、プラグとレセプタクルとの導通が行われるようになっている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】このように、従来のコネクタにおいては、複数の部材を組み合わせてケーブルをプラグに結線しなければならなかったため、部品点数が多いとともに組立工数が多いという問題点があった。

【0004】本発明は上記事情に鑑みて成されたものであり、部品点数及び組立工数を減少させることができるプラグコネクタを提供することを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】請求項1に記載のプラグコネクタにおいては、導電ワイヤ先端に結線され、レセプタクルに嵌合するとともに、嵌合により前記レセプタクルが備えるコンタクトと前記導電ワイヤとが導通するプラグコネクタにおいて、絶縁体の基体を備え、該基体表面に、プラグコネクタと前記レセプタクルとが嵌合した状態で前記レセプタクルのコンタクトが接触する被膜状の導通部が形成され、該導通部に前記導電ワイヤの先端部が接合されていることを特徴とする。

【0006】このプラグコネクタにおいては、基体表面上にめっきなどにより形成された被膜状の導通部を介して導電ワイヤとレセプタクルとが導通する。

【0007】請求項2記載のプラグコネクタにおいては、請求項1に記載のプラグコネクタにおいて、前記基体には孔が設けられ、前記導通部は、前記孔の一側開口部に隣接して形成されて前記導電ワイヤ先端部が接合される結線用導体被膜と、該結線用導体被膜と導通状態で前記孔の内壁表面に形成され、該孔の他側開口部側においてレセプタクルのコンタクトと接触する孔側導体被膜とを備えていることを特徴とする。

【0008】このプラグコネクタにおいては、プラグコネクタとレセプタクルとが嵌合された状態にあっては、 導電ワイヤが結線用導体被膜と孔側導体被膜とを介して レセプタクルと導通する。導電ワイヤは結線用導体被膜 に接合される構成であるので、他に結線用の部品を必要 としない。

【0009】請求項3に記載のプラグコネクタは、請求 50 項2に記載のプラグコネクタにおいて、前記結線用導体 被膜は、前記孔の一側開口部の両側方に隣接してそれぞれ形成され、前記導電ワイヤ先端部は前記一側開口部を 跨いで前記各結線用導体被膜に接合されていることを特 徴とする。

【0010】このプラグコネクタにおいては、孔の一側 開口部を挟んだ両側で導電ワイヤが結線用導体被膜に接 合されるで、導電ワイヤと結線用導体被膜との接触面積 が大きくなり、信頼度の高い接続を行うことができる。

【0011】請求項4に記載のプラグコネクタは、請求項2または3に記載のプラグコネクタにおいて、前記基体には、前記孔の一側開口部近傍に位置して半田を収容する凹部が形成され、該凹部の内壁及び該凹部周囲に前記結線用導体被膜が形成され、前記導電ワイヤは該凹部に収容された半田によって前記結線用導体被膜に半田付けされていることを特徴とする。

【0012】このプラグコネクタにおいては、凹部に半田が収容されるので、導電ワイヤを半田付けする際に、半田を安定して基体上に載置しておくことができる。

【0013】以上のプラグコネクタは、請求項2から4いずれかに記載のプラグコネクタにおいて、複数の導電ワイヤが互いに絶縁状態を保ったまま並行に連結されて一本のケーブルをなし、前記プラグコネクタには、前記導通部が各々独立に複数設けられるとともに前記ケーブルの各導電ワイヤ先端部が前記各導通部にそれぞれ接合されたプラグコネクタに応用することができる(請求項5)。

【0014】そして、請求項6に記載のコネクタは、請求項5に記載のプラグコネクタにおいて、前記ケーブルには、ガイド部材が固着され、前記基体には、前記ガイド部材と嵌合するガイド溝が設けられ、該ガイド溝に前記ガイド部材が嵌合した状態で、前記各導電ワイヤの先端部が、前記孔の一側開口部を跨いだ状態で、かつ、前記凹部上面を通過して配置されることを特徴とする。

【0015】このプラグコネクタにおいては、導電ワイヤを複数備えたケーブルにおいても、ガイド部材をガイド溝に嵌合するだけで各導電ワイヤと導通部との位置決めを行うことができる。

[0016]

【発明の実施の形態】次に、本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。図1に示したものは、本 40 例にかかるプラグコネクタである。プラグコネクタ20 は、プラスチック製のプラグハウジング(基体)21、プラグハウジング21を覆うメタルシェル23を備え、プラグハウジング21にはフラットリボンケーブル22 が結線されている。図2は、メタルシェル23を図示省略したプラグコネクタ20の斜視図であり、図のA-A線に沿った矢視図が図1に相当する。図1および図2において、フラットリボンケーブル22は、複数の同軸ケーブル25が紙面方向に並行に連結され、リボン状とされているものである。同軸ケーブル25は、中心の内部 50

導体(導電ワイヤ)25a、その外側の外部導体25b、および、さらにその外側の被覆材25cとを備える。各同軸ケーブル25の先端は内部導体25aが露出され、各内部導体25aに対応してプラグハウジング21の上面に設けられた導電体の導通部28に電気的および機械的に接合されている。

【0017】導通部28の拡大図を図3に示した。プラ グハウジング21には、その表裏方向に貫通する孔30 を備える。孔30の表側開口部30aの前後側方には、 プラグハウジング21に凹部31、31が形成されてお り、この凹部31、31には、後述するようにボールソ ルダが収容される。プラグハウジング21には、凹部3 1、31の内壁および凹部31、31を取り囲んで結線 用導体被膜32、32が形成されている。孔30の内壁 には結線用導体被膜32、32に連続して孔側導体被膜 33a、33b、33c、33dが形成されており、前 記結線用導体被膜32,32および孔側導体被膜33 a、33b、33c、33dは互いに導通状態となって おり、導通部28を構成している。結線用導体被膜3 2, 32および孔側導体被膜33a、33b、33c、 33dは、公知のMID(Molded Interconnect Device)加 工技術により、プラグハウジング21表面に一体にメッ **キされている。また、プラグハウジング21の裏面であ** り、孔30の近傍には、ガイド穴34が形成されてい る。

【0018】各同軸ケーブル25の外部導体25bは、 矩形状で導電体のグランドバー26により互いに電気的 に接続されている。プラグハウジング21上面の左右に は側壁21a、21bが設けられ、側壁21a、21b には、グランドバー26が上方向から嵌合されるガイド 溝21c、21cが形成されている。また、プラグハウ ジング21には、グランドバー26がガイド溝21c, 21 cに嵌合した状態で各同軸ケーブル25の内部導体 25aが挿入されるガイド溝35を備えたガイド部36 が形成されている。これらガイド溝21c、21cおよ びガイド溝35が設けられていることにより、フラット リボンケーブル22をプラグハウジング21に嵌合させ たときに、各同軸ケーブル25の内部導体25aが各々 対応する導通部28に位置合わせさる。そして内部導体 25aは孔30を跨ぎ、双方の凹部31上面を通過して 配置されることとなる。ガイド溝21c、21cはま た、グランドバー26の前後方向への移動を阻止してい る。これにより、フラットリボンケーブル22が引っ張 られたときに内部導体25aと結線用導体被膜32,3 2との接合部に引っ張り力が伝達されることを阻止し、 前記接合部を保護するようになっている。

【0019】メタルシェル23は導電体であり、プラグハウジング21に固定されてプラグハウジング21およびフラットリボンケーブル22の先端部を覆っている。メタルシェル23の上面の一部に内側に湾曲する押さえ

6

部23 a が設けられ、押さえ部23 a がグランドバー26 に接触していると共に、グランドバー26 の上下方向の移動を阻止している。また、その下部23 b は、後述のレセプタクル40 が挿入される際のガイドとなっている。

【0020】次に、プラグの組立方法について説明す る。図4(a)(b)に示すように、プラグハウジング21の ガイド溝21c、21cにフラットリボンケーブル22 のグランドバー26を上方から嵌合する。図1に示すよ うに、凹部31には、ソルダボール(半田)38が予め 収容されており、図 4 (c)の状態でソルダボール38に 電子ビームを照射して加熱すると、ソルダボール38が 溶解するとともに内部導体25cと導体被膜32,32 とが半田付けされる。このように凹部31が形成されて いることにより、ソルダボール38を所定位置に安定し てセットすることができる。次に、図 5 (a)に示すよう に、メタルシェル23の下半分をプラグハウジング21 に組み付けると共に、(b)のように上半分をプラグハウ ジング21側に折曲してプラグハウジング21に固定す る。このとき、メタルシェル23に予め形成されていた 20 押さえ部23aがグランドバー26を押さえた状態で固 定される。

【0021】このようにして形成されるプラグコネクタ 20は、図6(a)(b)に示すように、予め基板(不図示) に取り付けられているレセプタクル40に挿入嵌合され る。嵌合した状態の断側面図を図7に示した。レセプタ クル40はレセプタクルハウジング41を備え、レセプ タクルハウジング41には、フラットリボンケーブル2 2の同軸ケーブル25にそれぞれ対応してコンタクト4 2が設けられている。レセプタクルハウジング41の上 30 端およびコンタクト42は上方に突出するよう形成され ており、プラグハウジング21に設けられた導通部28 の孔30に下方から挿入される。このとき、メタルシェ ル23の下部23bおよびガイド穴34によってもレセ プタクル40がガイドされて嵌合する。そして、コンタ クト42の先端が孔側導体被膜33cに接触し、対応す る同軸ケーブル25の内部導体25cと電気的に接続さ れる。また、メタルシェル23とレセプタクルハウジン グ21のカバーとが接触し、グランドバー26がレセプ タクル40側に導通される。以上のプラグコネクタ20 とレセプタクル40との組は、ノートパソコンのディス プレイ部と本体部とを回動自在に接続するケーブルを接 続する際などに用いられる。

【0022】以上説明したように、本実施形態のプラグ

コネクタ20においては、フラットリボンケーブル22をセットして半田付けするだけで他に部品を組み合わせることなく同軸ケーブル25を接合することができる。その位置合わせも、グランドバー26をガイド溝21cに嵌合するだけでよい。したがって、プラグコネクタ20においては部品点数及び組立工数を減少させることができる。

【0023】なお、コンタクト42は必ずしも孔30内に挿入されなくてもよい。例えば、孔側導体被膜33a~33dの一部を孔30の裏側開口部から孔30外に延在させ、その部位にコンタクト42を接触させるようにしても良い。

[0024]

【発明の効果】以上説明したように、本発明のプラグコネクタにおいては、他に部品を組み合わせることなく導電ワイヤを接合することができるので、部品点数及び組立工数を減少させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の一実施形態として示したプラグコネクタの側断面図である。

【図2】 同プラグコネクタの斜視図であり、メタルシェルを省略した図である。

【図3】 同プラグコネクタの導通部の拡大図である。

【図4】 同プラグコネクタにケーブルを結線する工程を示す図である。

【図5】 同プラグコネクタにケーブルを結線する工程を示す図である。

【図6】 同プラグコネクタとレセプタクルとを嵌合する図である。

【図7】 同プラグコネクタとレセプタクルとが嵌合した状態の側断面図である。

【図8】 従来のプラグコネクタを示す側断面図である。

【符号の説明】

20 プラグコネクタ

21 プラグハウジング(基体)

25a 内部導体(導電ワイヤ)

28 導通部

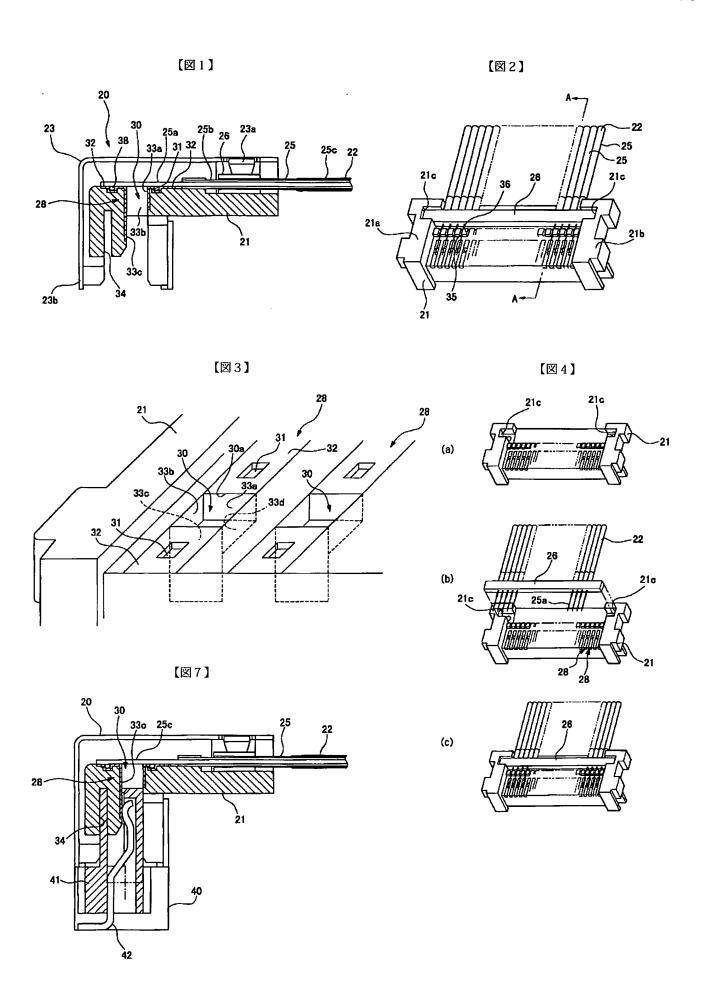
3 1 凹部

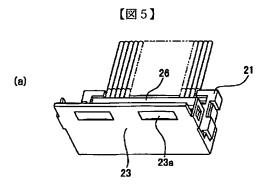
32 結線用導体被膜

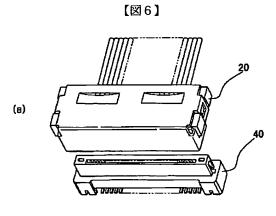
33a、33b、33c、33d 孔側導体被膜

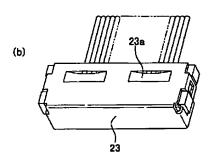
40 レセプタクル

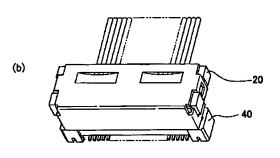
42 コンタクト

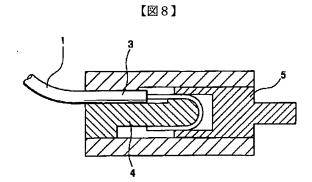












フロントページの続き

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.